

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中金公司（2月9日） 中信证券（2月17日） 清淙投资（2月17日） 盈峰资本（2月17日） 珞珈方圆（2月17日） 东方阿尔法基金（2月21日） 南土资产（2月21日） 恒盈富达资产（2月21日） 南方基金（2月21日） 君和资本（2月21日） 路博迈基金（2月21日） 中金公司（2月21日）
时间	2023年 2月 9日-2023年2月21日
地点	上海香格里拉酒店 公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯

投资者关系活动
主要内容介绍

一、公司主要业务

公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，产品主要面向钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序，该类关键工序设备的投资占PCB企业设备总投资的 40%以上，覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等不同细分PCB市场。

现阶段，多层板市场的机械钻孔设备、LDI、检测设备仍是公司的主要收入来源。未来，公司研发生产的应用于任意层HDI市场的CO₂激光钻孔机、高解析度LDI、专用高精测试机以及应用于IC载板的超高转速主轴机械钻孔机、新型激光钻孔机等高附加值产品有望成为新的业绩驱动，进一步提升公司的综合盈利能力。

二、公司所处PCB行业情况

2022 年受消费电子需求下滑影响，PCB产业出现一定的波动，国内相关企业的设备投资放缓；但是随着全球数字经济快速发展，通讯设备、服务器、人工智能等终端设备的需求持续攀升；加上国家东数西算、汽车电动智能化等因素驱动，终端产品对PCB的技术要求越来越高，需求量与技术要求的提升共同推动PCB产业长期向好。

三、多层板市场业务发展情况

公司自成立以来持续深耕多层板市场，不断提升产品可靠性和稳定性，推出的自动化上下料机械钻孔机、自动插拔销钉机械成型机等产品实现批量销售，该类设备可显著提升综合使用率，为PCB企业打造智能化工厂打下基础。同时，公司布局多类新产品，在检测工序，除完善电测设备产品线外，新研发的自动外观检查机成功实现正式订单，公司产品线进一步拓宽。

四、在HDI市场的进展情况

近年来，HDI应用愈加广泛，除智能手机、平板电脑等消费电子外，汽车电子、通讯设备、医疗器械、工业控制等领域应用快速增长。公司针对不同类型产品提供差异化的解决方案，如针对消费电子高密度、小孔径、高精度需求推出新一代CO₂激光钻孔机，效率较上代产品有较大幅度提升；针对汽车电子等大排版、低密度、高可靠性特点的HDI，提供具有能量监控功能的大尺寸CO₂激光钻孔机；另外公司提供高解析度LDI产品、高精度CCD六轴独立机械成型机、高精测试机等产品满足特征尺寸日益微缩的需求，为行业

	<p>打造一站式的协同设备。</p> <p>五、在IC封装载板领域的进展情况</p> <p>国内载板产业发展迅速，新投资项目不断，特别是高端FC-BGA载板的扩产速度加快。公司前期开发的 50μm以下微小孔加工的新型激光钻孔机逐步被客户认证，新研发的高转速机械钻孔机已获得行业龙头客户的认可并形成销售。</p> <p>六、公司的竞争优势</p> <p>与行业内大部分企业不同，公司凭借对高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等先进技术的综合运用，构建了丰富的立体化产品矩阵，可为客户提供合理的产品组合，从而形成技术、产品、应用场景、供应链、客户的多维协同，与龙头PCB制造企业及关键元件供应商深入互动，使公司能够精准把握PCB专用设备行业发展趋势，不断突破行业关键技术，推出创新产品，打破国外垄断。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月23日